

檔 號：

保存年限：

## 高苑科技大學 函

地址：82151高雄市路竹區中山路1821號  
承辦人：王德容  
電話：07-6077760  
傳真：07-6077765  
電子信箱：sg0053@cc.kyu.edu.tw

裝

受文者：高雄醫學大學

發文日期：中華民國107年11月2日

發文字號：苑科大教發字第1070172723號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明三 (310902000Q0000000\_0172723A00\_ATTCH1.pdf,  
310902000Q0000000\_0172723A00\_ATTCH2.doc,  
310902000Q0000000\_0172723A00\_ATTCH3.doc)

訂

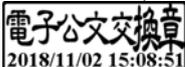
主旨：本校《高苑學報》第二十四卷徵稿日期展延至107年11月30日止，敬請惠予公告並鼓勵貴校教師踴躍投稿，以光篇幅，請查照。

說明：

- 一、《高苑學報》國際標準期刊號ISSN 2075-745X。
- 二、為提昇本校《高苑學報》之質與量，擬展延第二十四卷徵稿日期至107年11月30日止。
- 三、檢附學報「論文格式準則」、「投稿基本資料表」、「著作權授權同意書」各乙份，務請依上開格式撰寫，格式不符者將予退件。
- 四、相關表格可至本校教學發展中心網頁下載使用網址：<http://www.teaching.kyu.edu.tw/>。
- 五、投稿論文電子檔（word）請e-mail至sg0053@cc.kyu.edu.tw信箱（不須繳送紙本），投稿基本資料表及著作權授權同意書紙本各乙份郵寄至高苑科技大學教學發展中心王德容小姐收（郵寄地址：高雄市路竹區中山路1821號）。

線

正本：公私立大專校院

副本： 2018/11/02 15:08:51

收文文號：1070011750

## 高苑科技大學高苑學報投稿基本資料表

論文題目 (中文)				
論文題目 (英文)				
稿件字數	中文摘要共 字	英文摘要共 字		
投稿次數	<input type="checkbox"/> 本文首次投稿本刊	<input type="checkbox"/> 本文再次投稿本刊，前次投稿時間為 年 月，已依審查意見做修正。		
符合高苑學報投稿格式	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 【未依格式撰寫，不接受投稿】		
作者資料	作者姓名	職稱	服務學校或機構	系所
第一作者				
第二作者				
第三作者				
第四作者				
第五作者				
* 通訊作者姓名				
聯絡地址				
聯絡電話	公司:	手機:		
電子郵件帳號				
<p>1. 請務必填上通訊作者姓名、聯絡處、聯絡電話及電子郵件帳號。</p> <p>2. 所投稿之稿件，內容未侵害他人之著作權，且未同時一稿多投或刊載於其他刊物，如有違反學術倫理或不實而致使高苑學報違反著作權或引起糾紛，本人願付一切法律責任。</p> <p>3. <b>稿件送審後若申請撤回，則由作者自行支付校外審查費用。</b></p> <p>4. 高苑學報因編輯需要，保有來稿文字刪修權及最後排版權。</p>				
<p>作者簽名:</p> <p><b>本表正本乙份請寄回高苑科技大學教學發展中心，論文電子檔請 e-mail 至 <a href="mailto:sg0053@cc.kyu.edu.tw">sg0053@cc.kyu.edu.tw</a> 信箱，論文格式不符規定者，予以退稿。</b></p>				

# 高苑科技大學高苑學報

## 著作權授權同意書

茲本人投稿於「高苑學報第二十四卷」之論文著作，論文篇名為：「  
」，其內容未侵犯他人著作權，且未曾投稿或刊載於其他刊物。如有  
不實而致使 貴學報違反著作權或引起糾紛，作者願負一切法律責任。  
稿件並授權高苑科技大學以紙本、影像光碟及網路方式發行，提供學  
術機關及社會大眾相關目的之公開閱讀、複印及線上檢索。

此致  
高苑科技大學高苑學報

作者簽名： (由通訊作者簽名)  
【本表正本乙份寄回高苑科技大學教學發展中心，論文電子檔請  
e-mail 至 [sg0053@cc.kyu.edu.tw](mailto:sg0053@cc.kyu.edu.tw) 信箱，論文格式不符規定者，予  
以退稿。】

中 華 民 國 年 月 日

## 高苑學報論文格式準則

一、版面：A4 紙張，上邊界 3cm、下邊界 3cm、右邊界 2cm、左邊界 2cm。

中文字體一律使用**標楷體**；英文一律使用 **Time New Roman**，以單行間距編輯。

二、首頁為中英文之論文題目、作者姓名、服務單位、摘要及關鍵字(詞)，原則上以一頁呈現，英文在前中文在後。編輯順序及格式如下：

1. 論文標題：18 號字、置中、粗體字。
2. 作者：12 號字、置中。
3. 服務單位：10 號字、置中。
4. 摘要/Abstract：14 級、粗體、置中。
5. 摘要內容：12 號字、左右對齊，中文不超過 300 個字；英文不超過 150 個字。
6. 關鍵字(詞)：12 號字、靠左對齊；3 至 5 個中英文關鍵字(詞)。

三、正文格式：行距為單行間距，中文標點符號使用全形。

章、節、款之標題，無論中英文使用粗體，靠左對齊。

1. 中文稿件之章、節、款請按「壹、一、(一)、1、(1)、①」順序編寫。
2. 英文稿件之章、節、款請按「1、1.1、1.1.1」順序編寫。
3. 主段落標題：14 號字、粗體、靠左對齊。
4. 次段落標題：12 號字、粗體、靠左對齊。
5. 次次段落標題：12 號字、斜體、靠左對齊。
6. 內文：12 號字、左右對齊。

四、數學式、公式及方程式均使用 Microsoft 方程式編輯器進行編輯，公式請以斜體字表之，向量及矩陣符號請用粗斜體，並須標明式號於圓括弧內；每一式之上下須多 3 點。文中出現符號者請附符號索引說明於文後，按英文字母及希臘字母順序排列。

五、附圖、附表：

1. 編號採用拉伯數字，寫法如圖 1(Figure 1)、圖 2(Figure 2)，表 1(Table 1)、表 2(Table 2) 等類推。
2. 表之標題(12 號字、粗體、置中)在該表之上方，圖之標題(12 號字、粗體、置中)在該圖之下。
3. 圖表的資料來源、附註、說明，請至於圖表的下方(靠左)。
4. 所有圖表或照片皆需品質明晰、線條清楚，並須注意縮版後仍能完整清晰。
5. 若投稿稿件有彩色原圖，稿件接受後須以彩色印製，且費用由作者自行負擔。

六、參考文獻：

所有參考文獻須按其在文中出現之先後以阿拉伯數字編號，隨文標註序號於方括弧內(例：[1]、[2-5])，並依引用次序完整列於文末。間接引用之文獻請勿列入，期刊、書籍(英文請以斜體字表示)需列全名。各類參考文獻之寫法須依下列格式：

1. 期刊：李炳寅、游顯瑚、曾翔明、鄭家偉，網路化的 CNC 車床最佳切削選項系統，期刊名稱，第十六卷，第四期，第 651-656 頁，2001。  
Ho, C. Y Lin, C. H., Lee, G. B., Lin, Y. H., Chang, G. L., A Fast Prototyping Process for Fabrication of Microfluidic Systems on Soda-Lime Glass, J. Micromech. Microeng., Vol. 11, No. 6, pp. 726-732, 2001.
2. 書籍：許源泉，鍛造學—理論與實習，第 20-30 頁，三民書局，台北、台灣，1997。

Etkin, B., Dynamics of Atmospheric Flight, John Wiley and Sons, New York, USA, pp. 166-180, 1970.

3. 研討會論文：林豐智、許源泉、管金談，六角螺帽冷鍛製程道次與預成形設計之研究，中國機械工程學會第十七屆全國學術研討會論文集，第四冊：製造與材料，高雄、台灣，第 43-50 頁，2000。

Shu, K. M. and Tu, G. C., Metal Matrix Composite for EDM Grinding, Proceeding of the 13th International Symposium for Electromachining, Spain, Vol. 2, pp. 869-879, 2001.

4. 學位論文：何慧君，滾子輪式凸輪分割機構之精度提昇，博士論文，國立中山大學機械與機電工程學系，高雄、台灣，2003。

Hayes, K. F., Equilibrium, Spectroscopic, and Kinetic Studies of Ion Adsorption at the Oxide/Aqueous Interface, Ph.D. Dissertation, Department of Civil Engineering, Stanford University, Stanford, CA, 2001.

5. 研究報告：吳光雄、羅漢華，300W 連續波輸出橫向放電二氧化碳雷射，CSRR-72C-H22，中山科學研究報告，龍潭、台灣，1983。

Strimatis, D., COMPLEX/PEM Air Quality Model User's Guide, U. S. EPA, EPA-600/8/83-015, Research Triangle Park, NC, 1982.

6. 專利：黃信行，「手提電鑽自動化檢測系統」，中華民國發明專利，I258571，2006。

Fitko, C. W. and Ravve, A., Structure Analysis, U. S. Pat., 3374723, 1967.

7. 網路資料：<http://lips.ecn.perdue.edu/-ips/genesys/pub/007Index.html> .引用日期(日/月/年)。

8. 以上為本刊物採用之參考格式，但論文因領域不同有其特定規格者，得依其特定規格撰寫，但請決定使用某種方式後即力求全文一致，切勿將不同之書寫方式混合使用。

七、著作人投稿於本刊物，經本刊物收錄出版，即視為同意本刊物將投稿稿件授權國家圖書館用於「遠距圖書服務系統」使用。國家圖書館得進行數位化典藏、重製、透過網路公開傳輸、授權用戶下載、列印等行為。為符合『遠距圖書服務系統』之需求，並得進行格式之變更。